附件1：

第三届BEYOND国际科技创新博览会

参会参展申请表

|  |  |
| --- | --- |
| 展出地点：澳门金光国际会展中心 | 展出时间：2023年5月10-13日 |
| 单位名称（中文） |  |
| 参展单位名称（英文） |  |
| 单位地址（中文） |   |
| 单位地址（英文） |  |
| 联系人 |  | 电话1 |  | 电话2 |  |
| 电子邮件 |  | 传真 |  | 手机 |  |
| 是否为中国中小企业国际合作协会会员？[ ]  是，请注明会员级别 [ ]  否 |
| 参与方式 [ ] 参会 [ ] 标展 个（9㎡/个） [ ] 特展 ㎡（36㎡起订） [ ] BEYOND Awards 大奖 |
| 申请展位方向 [ ] 生命科学 [ ] 可持续发展 [ ] 消费科技 |
| 生命科学 | [ ] 生物技术 [ ] 医学技术和设备 [ ] 生物制药 [ ] 诊断与平台  |
| 可持续发展 | [ ] 城市可持续发展 [ ] 生态可持续发展 |
| 消费科技 | [ ] 个人科技 [ ] 居家科技 [ ] 出行科技 |
| 主 要 展 品 | 中文（不超过200字）： |
| 英文（不超过200字）： |
| 报名截至日期：**2023年 03 月 31 日**，发至邮箱15652625982@163.com，协会审核后将逐一进行对接。 |
| 我单位同意上述信息填写真实有效，如是参展企业，同意上述参展条款并保证参展的图片、信息的合法性，保证其不存在任何知识产权纠纷问题，保证所有提交材料的真实、准确、合法。  |